

Wafer X-ray - 国际招标公告

苏美达国际技术贸易有限公司受招标人委托对下列产品及服务进行国际公开竞争性招标，于2024-03-28在中国国际招标网公告。本次招标采用传统招标方式，现邀请合格投标人参加投标。

1、招标条件

项目概况:包1: X射线荧光镀层测厚仪

包2: 自动晶圆传输机

包3: 晶圆黏片机

包4:排基板机设备

包5:基板转板机设备

包6:点胶设备

包7: 覆晶机

包8: 微波等离子处理机

包9:开短路测试机

包10:开短路测试机OS

包11 :Wafer X-ray

包12:X-ray设备

包13: Flux检测AOI设备

包14: 锡膏印刷检测SPI设备

包15: 倒装焊接自动检测设备

包16: 倒装焊接自动检测设备

资金到位或资金来源落实情况:已到位

项目已具备招标条件的说明:已具备

2、招标内容

招标项目编号:0664-2440SUMECA91/11

招标项目名称:Wafer X-ray

项目实施地点:中国北京市

招标产品列表(主要设备):

序号	产品名称	数量	简要技术规格	备注
包1	X射线荧光镀层测厚仪	1	详见招标文件	
包2	自动晶圆传输机	1	详见招标文件	
包3	晶圆黏片机	1	详见招标文件	
包4	排基板机设备	1	详见招标文件	
包5	基板转板机设备	1	详见招标文件	
包6	点胶设备	1	详见招标文件	
包7	覆晶机	1	详见招标文件	
包8	微波等离子处理机	1	详见招标文件	
包9	开短路测试机	1	详见招标文件	
包10	开短路测试机OS	1	详见招标文件	
包11	Wafer X-ray	1	详见招标文件	

包12	X-ray设备	1	详见招标文件	
包13	Flux检测AOI设备	1	详见招标文件	
包14	锡膏印刷检测SPI设备	2	详见招标文件	
包15	倒装焊接自动检测设备	2	详见招标文件	
包16	倒装焊接自动检测设备	1	详见招标文件	

3、投标人资格要求

投标人应具备的资格或业绩:1)、具有独立承担民事责任的能力,提供法人或其他组织的营业执照等证明文件,复印件加盖公章;

2)、投标人如为代理商,则必须提供制造商唯一授权函(如果是针对本次项目的专项授权则必须是正本原件,不接受彩打件。如果是非专项授权可以提供复印件,原件备查)

3)、投标人开户行三个月内开具的资信证明原件或复印件;

4)、如果投标文件是由单位法人授权的被授权代表签署,则需要提供《单位法人授权书》,授权书中必须要有单位法人的手写签名或法人章。(如果是针对本次项目的专项授权则必须是正本原件,不接受彩打件或复印件。如果是非专项授权可以提供复印件,原件备查)

如果投标文件直接由单位法人签署,则不需要授权书。

是否接受联合体投标:不接受

未领购招标文件是否可以参加投标:不可以

4、招标文件的获取

招标文件领购开始时间:2024-03-28

招标文件领购结束时间:2024-04-07

是否在线售卖标书:否

获取招标文件方式:现场领购

招标文件领购地点:南京市玄武区长江路198号苏美达大厦

招标文件售价:¥800/\$100

5、投标文件的递交

投标截止时间(开标时间):2024-04-18 10:00

投标文件送达地点:南京市玄武区长江路198号苏美达大厦辅楼301评标室

开标地点:南京市玄武区长江路198号苏美达大厦辅楼301评标室

6、投标人在投标前应在必联网(<https://www.ebnew.com>)或机电产品招标投标电子交易平台(<https://www.chinabidding.com>)或中国国际招标网(<http://chinabidding.mofcom.gov.cn>)完成注册及信息核验。评标结果将在必联网和中国国际招标网公示。

7、联系方式

招标人:北京芯力技术创新中心有限公司

地址:北京

联系人:张经理

联系方式:18980427597

招标代理机构:苏美达国际技术贸易有限公司

地址:南京长江路198号11楼

联系人:刘菲菲

联系方式:025-84531582

8、汇款方式:

招标代理机构开户银行(人民币):

招标代理机构开户银行(美元):

账号(人民币):

账号(美元):

招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人): 邓梦诗 (签名)

招标人或其招标代理机构: (盖章)

